



dsp-AVC の判別方法



2024年現在まで **dsp-AVC** は 4機種が存在します。

それらは使用している CPU の 世代の違いで、バックパネルの I/O シールド部を見ることで簡単に見分けをつけることができます。

I/O シールド

I/O シールドとは、PCと周辺機器との基本的な接続を行う部分で、USB機器などを接続する部分です。

なお、**dsp-AVC** は モニター出力をモニター基板から出力する仕様となっているため、I/O シールドのモニター用コネクタには、ブランク カバーが装着されています。

シリーズ名	I/O シールド部	特徴
Z390M		<ul style="list-style-type: none">• シルバーのパネルです• PS2コネクタが2基装備されています• VGA, DVI コネクタが装備されています• USB-TypeC が装備されています
Z590M		<ul style="list-style-type: none">• シルバーのパネルです• PS2コネクタが1基とUSB2.0が装備されています• DP コネクタが装備されています
B760M		<ul style="list-style-type: none">• 白いパネルが装備されています
Z790M		<ul style="list-style-type: none">• シルバーのパネルです• PS2コネクタが装備されていません• DP コネクタが装備されています• USB-TypeC が装備されています



その他のスペック情報

MB	CPU	Memory
Z390M PRO4 (Asrock)	Core i9 - 9900F ● 8,9世代 ● Socket 1151	DDR4 2666
Z590M PRO4 (Asrock)	Core i9 - 11900F ● 10, 11世代 ● LGA1200	DDR4-3200 ● 第 11 世代 Intel® Core™ (i9/i7/i5) は、最大 3200 までの DDR4 をサポートします ● Core™ (i3)、Pentium® および Celeron® は、最大 2666 までの DDR4 をサポートします ● 第 10 世代 Intel® Core™ (i9/i7) は、最大 2933 までの DDR4 をサポートします ● Core™ (i5/i3)、Pentium® および Celeron® は、最大 2666 までの DDR4 をサポートします。
B760M Pro RS/D4 (Asrock)	Core i9 - 13900F ● 14, 13, 12世代 ● LGA1700	DDR4 3200
Z790M PLUS D4 (Asus)	Core i7 - 13700F ● 13, 12世代 ● LGA1700	DDR4 3200